

PCN # 20140707000
一部製品 CARZ 社,HNT 社,ASEH 社組立 / 検査サイト追加認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日以降**に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20140707000	PCN 日付:	07/14/2014																					
表題:	一部製品 CARZ 社,HNT 社,ASEH 社組立/検査サイト追加認定																							
PCN 詳細																								
変更内容:																								
TI は、Product Affected セクションに記載の製品について、追加組立/検査サイトとして CARZ 社 (Carsem Suzhou)、HNT 社(Hana Thai) 及び ASES H 社(ASE Shanghai) サイトの認定を連絡します。現行組立サイト及び部材の相違は下記の通りです。 Group 1 & Group 2 Devices: No Material Differences between sites <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>From</th> <th>To</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Group 1 Devices</td> <td>Carsem S (CRS)</td> <td>Carsem Suzhou (CARZ)</td> </tr> <tr> <td>Group 2 Devices</td> <td>NSE</td> <td>HNT</td> </tr> </tbody> </table> Group 3 Devices: TIEM to ASES H <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TIEM</th> <th>ASES H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>Matte Sn</td> <td>NiPdAuAg</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>4209002-0008</td> <td>SID#EN2000515</td> </tr> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>8080598-0001</td> <td>SID#EY1000063</td> </tr> </tbody> </table> Test coverage 内容、条件は、現行テストと一致しており、テスト生産性認定試験(Test MQ)にて検証されます。 変更理由: 供給確保 外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項: なし					From	To	Group 1 Devices	Carsem S (CRS)	Carsem Suzhou (CARZ)	Group 2 Devices	NSE	HNT		TIEM	ASES H	Lead Finish	Matte Sn	NiPdAuAg	Mold Compound	4209002-0008	SID#EN2000515	Mount Compound	8080598-0001	SID#EY1000063
	From	To																						
Group 1 Devices	Carsem S (CRS)	Carsem Suzhou (CARZ)																						
Group 2 Devices	NSE	HNT																						
	TIEM	ASES H																						
Lead Finish	Matte Sn	NiPdAuAg																						
Mold Compound	4209002-0008	SID#EN2000515																						
Mount Compound	8080598-0001	SID#EY1000063																						

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等